60日本分類 (5) Int.Cl. О 23 ь 12 A 231.6 日本国特許庁

①特許出願公告 昭47-16522

⑩特 報 許 公 44公告 昭和47年(1972) 5月 16日

発明の数 2

(全4頁)

1

(A)電気亜鉛メッキ法

願 昭44-35769 ②特

願 昭44(1969)5月12日 ❷出⋅

者 神田勝美 79 発 明

下松市西豊井1950

溝部孝志 同

下松市東豊井1255

人 東洋鋼飯株式会社 勿出 顧

代 理 人 弁理士 小林正

発明の詳細な説明

本発明は金属、たとえば鋼板の電気亜鉛メツキ において、コバルト、またはコバルトとモリプデ 15 浴に対しては効果がなく、酸性亜鉛メッキ浴に対 ン、タングステン、鉄などの水溶性の化合物であ る添加剤の1種または2種以上を含む浴で電気メ ツキを行ない、メツキ皮膜中にコパルト、または コバルトとモリプデン、タングステン、鉄などの 化合物を含有させることによつて耐食性と塗膜密 20 あげられる。 着性を向上させることに関するものである。

・金属、たとえば鋼板の防錆のために安価で、耐 食性にすぐれている亜鉛の電気メツキが広く応用 されている。ただしその欠点は屋内、あるいは屋 外に放置したり、水や塩水を噴霧すると白錆が発 25 の添加剤であるモリプデン、タングステン、鉄の 生することである。その原因は空気中の炭酸ガス や、水などと反応して腐食生成物を生ずるためだ といわれている。また、亜鉛の表面に塗装した場 合、亜鉛と塗料の化合反応、あるいは亜鉛の腐食 によつて塗装後の経時とともに塗膜密着性の劣化 30 が著しく進行し、塗膜が剝離しやすい傾向がある。

との解決策として、古くから多くの試みがなさ れたが電気亜鉛メツキ浴そのもので白錆発生を抑 制する方法、あるいは塗膜密着性の劣化を抑制す る方法はなく。そのほとんどは電気亜鉛メッキし 35 たのち後処理でクロム酸系、あるいはリン酸系の 溶液に浸漬する方法、あるいは塗布する方法によ

2

つて、白錆を抑制し、塗膜密着性の劣化を抑制し ているのが実情である。

本発明の目的は、後処理を行なわないで、前記 の後処理をしたものと同程度か、あるいはそれ以 5 上に耐食性と途膜密着性にすぐれた電気亜鉛メツ キ皮膜を得ることにある。

本発明の方法としては、公知の電気亜鉛メツキ 浴中にコパルト、またはコパルトとモリンデン、 タングステン、鉄の化合物の1種または2種以上 東京都千代田区霞が関1の4の3 10 を加え、その溶液で電気メッキを行ない、メッキ 皮膜中にこれらの金属の化合物を含有させ、耐食 性と逸膜密着性にすぐれたメツキ皮膜を得る方法 である。

> 本発明の適用可能な亜鉛メツキ浴は、アルカリ してのみ効果がある。酸性浴としては、たとえば 硫酸亜鉛を主成分とする硫酸浴、塩化亜鉛を主成 分とする塩化浴、ホウフツ化亜鉛を主成分とする フッ化浴、酢酸亜鉛を主成分とする酢酸浴などが

添加剤の主成分であるコバルトの化合物として は硫酸塩、酢酸塩、塩化物、硝酸塩、水酸化物な どのように水溶性のもの、または公知の酸性亜鉛 メッキの浴に溶解するものが含まれる。そのほか 化合物には、モリプデン酸アンモン、タングステ ン酸アンモン、モリブデン酸ソーダ、タングステ ン酸ソーダ、硫酸鉄、塩化鉄などの水溶性のもの が含まれる。

添加量については、コバルトの化合物を添加す る場合と、コバルトの化合物と他の添加剤とを混 合して使用する場合について述べること、コバル トの化合物を添加する場合、コバルトとして5~ 50*9 / ℓ*の範囲が適当である。

もちろんコバルトの異なる化合物を混合して使 用しても、コバルトとして5~509/ℓの範囲 にあればさしつかえない。コバルトの量が 5*8/し* 以下になれば塗膜密着性の効果は充分でなく、一 方508/化以上になると効果が飽和するのでそ の必要がない。またコバルトの化合物に他の添加 剤を混合して使用すると、さらに効果的である。 この場合、コパルトとして 0.3~ 208/ℓの範 囲が適当であり、とれに混合する他の添加剤の添 加量は、モリプデンやタングステンの化合物を混 合して添加する場合は、モリプデンまたはタング ステンとして 0.0 5~ 3 8 ∕ℓ の範囲が適当であ り、鉄の化合物を添加する場合、鉄として 5~ 5 0 g / l の範囲が適当である。コパルトが 0.3 g/ l以下の場合は塗膜密着性の効果が充分でな く、一方209/ℓ以上になると効果は飽和する のでその必要がない。他の添加剤と組合わせると よつて、コバルトの低濃度においても耐食性と塗 膜密着性にすぐれた皮膜を得ることができる。ま た耐食性がコバルトの化合物を単独に添加した場 合に比べて効果的である。またグリコン酸ソーダ、 クエン酸ソーダなどの錯化剤を添加すると、さら 20 の化合物を添加することにより、亜鉛メツキ皮膜 に効果的な場合もある。その他の条件は一般に実 施されている酸性亜鉛メッキ処理条件で充分であ

形成されるメツキ皮膜の色は公知の電気亜鉛メ ツキ浴から得られたメツキ皮膜の色と異なり、処 25 理条件によつて黒色、茶色、育色などを示す。外 観の色は耐食性と塗膜密着性に密接な関係があり 着色度が大きいほど耐食性と塗膜密着性がすぐれ ている傾向がある。

本発明による効果は、コバルト、タングステン、30 モリブデン、鉄を含まない公知の電気亜鉛メッキ 浴で処理した板と、本発明のメツキ板との耐食性 を同一メッキ量で比較すると、JIS規格による 塩水噴霧試験では赤錆発生までの時間は2~4倍 の耐食性を示した。また温度40℃、相対湿度 ` 35 90%の雰囲気に積み重ねて24時間放置した場 合、公知の電気亜鉛メツキ浴で処理したものは全 面に白錆の発生が認められたが、本発明の処理を したものは白錆の発生は認められなかつた。塗膜 密着性の劣化についてはメラミン系塗料を200 40 mg/dmfになるように塗装焼付けしたのち、水道 水に浸漬し、流水試験を行なつた場合、公知の電 気亜鉛メツキを施したものは 1 週間でプリスター が発生し、セロテープで剝離すると途膜が全面剝

離した。またクロメート処理したものは1カ月で ブリスターが発生したが、本発明の処理をしたも のは 4 カ月を経過してもプリスターの発生は認め られず、セロテープによる塗膜の剝離も認められ 5 なかつた。JIS規格に規定された塩水噴霧試験 においても流水試験の場合と同様に本発明のメツ キ板が公知の電気亜鉛メツキ板や、その上にさら にクロメート処理したものよりもすぐれた塗膜密 着性を示した。

とのように本発明の処理を行なうと白鯖の発生 10 と、塗膜密着性の劣化が著しく抑制されるので、 後処理のような別の操作が不要になり、単純化さ れる利点がある。

なお、本発明の処理をしたあと、さらにクロメ モリプデン、タンクステン、鉄の化合物の添加に 15 -ト処理をする場合には相剰効果によつて、著し く耐食性と塗膜密着性が改善される。

> このように耐食性と塗膜密着性が向上する原因 としては酸性亜鉛メツキ浴中にコパルト、あるい はコバルトとモリプデン、タングステン、鉄など 中にとれらの添加剤の金属の吸化物が形成され、 これらの酸化物を有する割合はメツキの表面層に なる程大きく、これらの酸化物が耐食性と塗膜密 着性を改善しているものと考えられる。

次に本発明の方法を実施例で示す。

実施例 1

軟鋼板を常法の脱脂、酸洗を行なつたのち本発 明を処理した。

本発明の処理

2508/1 硫酸亜鉛 208/l 硫酸アンモニウム 硫酸コバルト(コバルトとして) 208/ℓ 45℃ 20 A / OTT 電流密度 15秒 処理時間

得られた皮膜は黒色をおびており、JIS規格 ル規定された塩水噴霧試験での耐食性は24時間 経過しても赤錆の発生は認められなかつたが、本 発明の処理浴から硫酸コバルトを除いた公知の電 気亜鉛メツキ浴で処理したものは全面に赤錆の発 生が認められた。塗膜密着性試験ではメラミン系 塗料を 2 0 0g / dm² になるように塗布焼付し、 カミソリで原板に達するように切り込みを入れて、 水道水に浸瀆する流水試験の結果、本発明の処理

.5

をしたものは4カ月を経過してもプリスターの発 生は認められず、セロテープでも塗膜の剁離は認 められなかつたが、前述の公知の電気亜鉛メッキ 浴 で処理したものは 1 週間でブリスターの発生が 認められ、セロテープで塗膜は全面剝離した。ま た前述の公知の電気亜鉛メッキ浴 で処理したもの に、さらにクロメ ート処理したものは 1カ月で切 込みの付近にプリスターが多く発生し、セロテー プで切込みの部分の塗膜が剝離した。

実施例 2

実施例1と同様に軟鋼板を脱離、酸洗を行なつ たのち、次に示す本発明の処理をした。

本発明の処理

塩化亜鉛	250 <i>9/l</i>	
塩化アルミニウム	30 8/l	
塩化アンモニウム	20 <i>G / l</i>	
塩化コパルト(コパルトとして)	1 <i>9 / l</i>	
タングステン酸アンモニウム	2 g / L	
(タングステンとして)	2,87 %	
温度	40℃	
電流密度	$20A/dm^2$	
処理時間	15秒	

得られた皮膜は実施例1と同様に耐食性と塗膜 密着性がすぐれている。

実施例 3

実施例1と同様に軟鋼板を脱脂、酸洗を行なつ たのち、次に示す本発明の処理をした。

本発明の処理

硫酸亜鉛	250 <i>G / l</i>	
硫酸アンモニウム	20 g / l	
硫酸コパルト(コパルトとして)	29/1	
モリプデン酸アンモニウム	0.25 <i>I / L</i>	
(モリプデンとして)	0.23 % / C	
温 度	45℃	
電流密度	$20 \mathrm{A/dm^2}$	
処理時間	15秒	

得られた皮膜は黄色をおびた黒色を示し実施例 1と同様にすぐれた耐食性を示した。途膜密着性 試験としてメラミン系塗料を200呣/dm²にな るように塗装焼付して実施例1と同様な流水試験 40 施例1と同様な流水試験では、4カ月経過しても では本発明の処理をしたものは 4カ月を経過して もプリスターの発生は認められなかつたが、本発 明の処理浴からモリブデン酸アンモンを除いた浴 で処理したものは1週間でプリスターの発生が認

められた。また本発明の処理浴から硫酸コバルト を除いた浴で処理したものは3週間でプリスター の発生が認められた。本発明の処理からモリブデ ン酸アンモンと硫酸コバルトを除いた公知の電気 5 亜鉛メツキ浴で処理したものは1週間でプリスタ ーが発生しセロテープで塗膜は全面剝離した。

実施例 4

実施例1と同様な本発明の処理を行なつたのち。 水洗して、水に濡れたままの状態で次に示すよう 10 なクロメート処理をした。

クロメート処理条件

208/1 無水クロム酸 19/6 硫 酸 4 0°C 庪 温 15 浸渣時間 2秒

得られた皮膜は背色をおびた黒色を示し、塩水 噴霧試験では150時間経過しても赤錆の発生は 認められなかつたが、前述の公知の電気亜鉛メツ キ浴で亜鉛メツキしたのち(但し同一メツキ量)、 20 同様なクロメート処理をしたものは、70時間で 赤鯖の発生が認められた。またクロメート処理し た同じメッキ板をそれぞれ温度200℃で30分 間空焼きした場合、本発明の処理をしたメツキ板 は塩水噴霧試験では、40時間経過しても赤錆の 25 発生は認められなかつたが、前述の公知の電気亜 鉛メツキ浴で処理したメツキ板は24時間で全面 に赤錆が発生した。

実施例 5

実施例1と同様に軟鋼板を脱脂、酸洗を行なつ 30 たのち、次に示す本発明の処理をした。

本発明の処理

	硫酸亜鉛	250 <i>g / L</i>
	硫酸アンモニウム	30 g / L
	硫酸コバルト(コバルトとして)	49/1
35	硫酸第一鉄(鉄として)	50 g / L
	温度	4 5 °C
	電流密度	20 A/dm^2
	処理時間	10秒

得られた皮膜は灰色を示し、塗膜密着性は、実 プリスターの発生は認められなかつたが、本発明 の浴から硫酸第一鉄を除いた浴でメツキしたもの は1週間でプリスターが発生した。また本発明の 処理浴から硫酸コバルトを除いた浴で処理したも

7

のは1週間でプリスターが発生した。本発明の処理浴から硫酸コバルト、硫酸第一鉄を除いた公知の浴で処理したものは1週間でプリスターが発生した。

特許請求の範囲

1 酸性電気亜鉛メッキ浴にコバルトの水溶性化 合物を1種、または2種以上をコバルトとして5 8

~50*9 / ℓ* 添加することを特徴とする電気亜鉛 メッキ法。

2 酸性電気亜鉛メツキ浴にコパルトの水溶性化 合物を1種、または2種以上をコパルトとして

5 0.3~20 *多 / ℓ* 添加し、さらにモリプデンまた はタングステンまたは鉄の水溶性化合物を添加す ることを特徴とする電気亜鉛メッキ法。